**证券代码：603516 证券简称：淳中科技**

**北京淳中科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-003

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 ☑线上会议 | □分析师会议□业绩说明会□路演活动□其他 |
| 参与单位名称及人员姓名（排名不分先后） | 详见附件 |
| 时间 | 2024年5月20日、5月21日 |
| 地点 | 线上会议、公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 付国义 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 本次会议主要围绕北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”或者“公司”）2023年度以及2024年一季度经营发展情况进行调研访谈。经过几年的前瞻布局、产品规划和持续投入，公司产品品类已拓展为专业视听、虚拟现实、人工智能和专业芯片四大系列，新产品的不断导入将为公司营收增长带来新动能。**本次会议主要问题及回答如下：****1、公司近期发布了三款自研芯片，公司自研芯片具有哪些技术优势？市场空间如何？**答：“**寒烁LDV4045 芯片**”为全球首发LED“ALL IN ONE”一体化芯片，为LED 显控系统提供颠覆性创新芯片解决方案，告别传统采用发送卡/接收卡、网线和高功耗的时代，让小间距LED变成和LCD一样标准化接口和节能的产品，使小间距LED变得更加易于安装和使用，提高信号传输同步能力，使用场景更为广阔。“**宙斯Zeus0108 芯片**”为国产首颗自主可控的专业音视频处理ASIC芯片，致力于突破海外芯片“卡脖子”的问题，切实提高国产音视频控制产品的竞争优势，可以更好地满足重点行业客户多样化的产品需求。“**雷神ULC32A芯片**”为人机交互显示芯片，可以应用于工业控制、美容仪器、医疗器械、充电桩、智能家居等领域。以上三款芯片的陆续导入将为公司可持续发展带来重要积极作用，有利于扩大公司在业内的技术领先优势。**2、公司全新发布的三款芯片，目前商业推广进展以及未来的收入展望如何？**答：公司始终坚持自主研发道路，依靠自身十多年专业音视频算法技术积累，持续孵化和投入于音视频领域专业芯片。2024年4月17日召开的新品发布会上，公司同步推出了寒烁、宙斯、雷神三款自研芯片，三款芯片的陆续导入将为公司可持续发展带来重要积极作用，有利于扩大公司在业内的技术领先优势。公司目前正在与意向客户进行方案对接及产品验证，具体进展请关注公司后续公告。**3、公司全球首发的寒烁LED“ALL IN ONE”一体化芯片，请问这颗芯片的价值量和目标市场空间多大？**答：“寒烁LDV4045芯片”为全球首发LED行扫+恒流源+逻辑一体化芯片，为LED显控系统提供颠覆性创新芯片解决方案，芯片集成了LED驱动IC和LED显示控制系统等功能，可以给LED显示提供集成度和性价比更高的优化解决方案。**4、公司与N公司具体进行了哪些业务合作？新业务目前取得怎样的进展？收入确认、产品落地以及市场竞争格局情况如何？** 答：公司积极开拓海外业务并取得突破性进展，与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司建立了业务合作关系，公司已经取得了N公司的Vendor Code，有资格向N公司直接供货，并可持续拓展新业务。公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台，目前正在对接的产品包括：液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等，截至公司2023年年度报告披露日，以上各系列产品分别处于样品测试导入和小批量供货阶段。公司与N公司对接的业务均为定制开发产品，需要取得Vendor Code并充分了解客户需求后才能完成相应的方案设计和产品规划等。公司Q1已经与N公司签署了部分产品的Purchase Order，此部分订单Q2可以完成产品交付验收和确认营收，同时Q2将会有新订单落地签署和产品交付，具体情况请关注公司后续公告。**5、除了公司与N公司目前对接的液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡之外，是否会拓展新的业务线？**答：公司取得N公司的Vendor Code后，对接的产品系列和子产品一直在不断拓展和延伸，随着N公司产品的持续迭代，公司也将持续做好迭代产品的方案设计和产品适配。**6、对于N公司的检测业务，公司如何防范单一客户的风险？**答：公司注重资产的合理配置和有效管理，资产负债率长期保持在合理水平，经营现金流状况良好。同时，公司建立了完善的风险管理体系，可确保公司稳健经营。**7、公司在拓展新业务时遇到的挑战主要有哪些？**答：专业音视频领域产品种类和形态众多，每个产品研发都需要经历时间周期，特别是在芯片设计领域，更需要投入大量的时间和资源。在这个过程中，我们不仅要不断攻克技术上的难题，还要时刻关注市场变化，确保我们的产品能够更好地解决市场痛点。未来，公司将继续加大在产品研发和技术创新方面的投入，密切关注市场变化，适时调整发展策略，实现公司的可持续发展。 |
| 附件清单（如有） | 《参会人员清单》 |
| 日期 | 2024年5月22日 |

**附件：《参会人员清单》**

|  |  |
| --- | --- |
| **机构名称** | **姓名** |
| 光大证券 | 刘凯、颜燕妮 |
| 财通基金 | 袁泽强、沈犁 |
| 开源证券 | 陈宝健 |
| 华安证券 | 王奇珏 |
| 新华资管 | 兰宏阳 |
| 中金财富证券 | 段威威、单长勇、史常乐、崔凯、龙运云、方勍、崔逸飞、董兆言、周明、董文婷、袁杰、赵松涛 |
| 龙鼎投资 | 李杰 |
| 万生私募 | 张睿哲、焦杰超 |
| / | 王潇 |
| / | 崔大正 |
| / | 庞博 |
| / | 何建军 |
| / | 董淑君 |
| / | 王景伦 |
| / | 青浩 |
| / | 李政嘉 |
| / | 祁梅 |
| / | 谭皓文 |
| / | 翟怀新 |
| / | 赵宝华 |